

T S1/3,DS,BA/ALL

1/3,DS,BA/1

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011673174

WPI Acc No: 1998-090083/199809

XRAM Acc No: C98-030548

XRPX Acc No: N98-071408

New oxime sulphonate compounds and acid-producing agents for resist pattern - preferably have lower alkyl, or halogenated lower alkyl, groups

Patent Assignee: TOKYO OHKA KOGYO CO LTD (TOKQ)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

| Patent No | Kind | Date | Applicat No | Kind | Date | Week |
|------------|------|----------|-------------|------|----------|----------|
| JP 9208554 | A | 19970812 | JP 9618007 | A | 19960202 | 199809 B |

Priority Applications (No Type Date): JP 9618007 A 19960202

Patent Details:

| Patent No | Kind | Lan | Pg | Main IPC | Filing Notes |
|------------|------|-----|----|-------------|--------------|
| JP 9208554 | A | 9 | | C07C-307/02 | |

Abstract (Basic): JP 9208554 A

Oxime sulphonate compounds of formula (1) are new. R1 and R2 = optionally substituted hydrocarbon group preferably lower alkyl, or halogenated lower alkyl.

USE - Used as acid-producing agents for resist patterns.

Dwg.0/0

?

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-208554

(43) 公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int. Cl.⁶
C07C307/02
G03F 7/004

識別記号 庁内整理番号
7419-4II
503

F I
C07C307/02
G03F 7/004

技術表示箇所
503

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全9頁)

(21) 出願番号 特願平8-18007

(22) 出願日 平成8年(1996)2月2日

(71) 出願人 000220239
東京応化工業株式会社
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地
(72) 発明者 羽田 英夫
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東
京応化工業株式会社内
(72) 発明者 駒野 博司
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東
京応化工業株式会社内
(72) 発明者 中山 寿昌
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東
京応化工業株式会社内
(74) 代理人 弁理士 阿形 明 (外1名)

(54) 【発明の名称】オキシムスルホネート化合物及びレジスト用酸発生剤

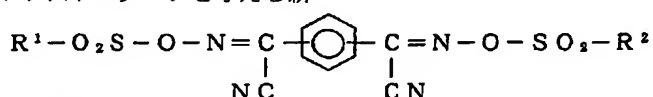
(57) 【要約】

【課題】 レジストの酸発生剤として用いた場合、酸の発生効率が高く、パターン形状、寸法忠実性、露光余裕度及び耐熱性などに優れるレジストパターンを与える新

規なオキシムスルホネート化合物を提供する。

【解決手段】 一般式

【化1】

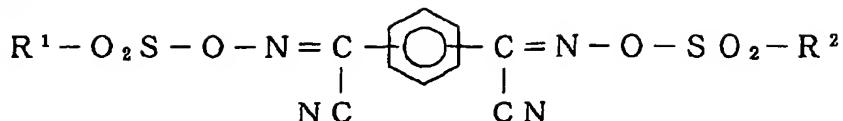


(R¹及びR²は炭化水素基又は置換基を有する炭化水素基であり、それらはたがいに同一でも異なっていてもよ

い)で表わされるオキシムスルホネート化合物とする。

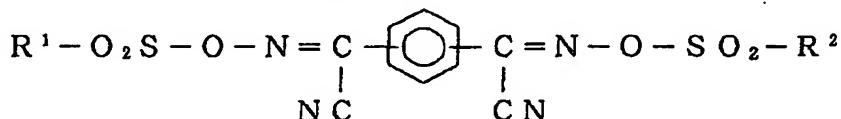
【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式



(式中のR¹及びR²は、それぞれ炭化水素基又は置換基を有する炭化水素基であり、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい)で表わされるオキシムスルホネート化合物。

【請求項2】 R¹及びR²が非芳香族性炭化水素基又はハロゲン化非芳香族性炭化水素基である請求項1記載の



(式中のR¹及びR²は、それぞれ炭化水素基又は置換基を有する炭化水素基であり、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい)で表わされるオキシムスルホネート化合物から成るレジスト用酸発生剤。

【発明の詳細な説明】

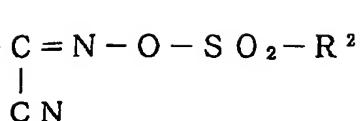
【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なオキシムスルホネート化合物及びレジスト用酸発生剤に関するものであり、さらに詳しくは、レジスト用酸発生剤として有用なシアノ基をもつオキシムスルホネート基2個を有する化合物、及びこの化合物から成るレジスト用酸発生剤に関するものである。

【0002】

【従来の技術】これまで、オキシムスルホネート化合物に関する技術としては、酸硬化性のアミノ樹脂とオキシムスルホネートとを含有する熱硬化性塗布液(ヨーロッパ特許出願第44115A1号公報)、酸硬化性樹脂とオキシムスルホネート化合物を含有する焼き付け仕上げ材料を短波光で照射し硬化させる方法(特開昭60-65072号公報)、重合性エチレン型不飽和基、エポキシ基、水酸基などの置換基を有するオキシムスルホネート化合物及びそのポリマー(特開昭61-251652号公報)、フィルム形成性有機材料とオキシムスルホネート基及び芳香族基を有する感光性物質とから成る組成物を用いる画像形成方法(特開平1-124848号公

【化1】

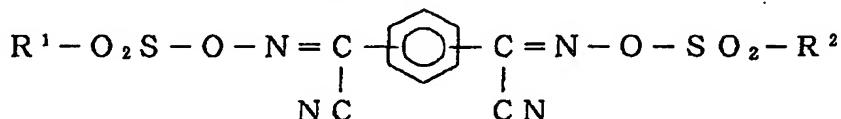


オキシムスルホネート化合物。

【請求項3】 R¹及びR²が共に低級アルキル基又はハロゲン化低級アルキル基である請求項2記載のオキシムスルホネート化合物。

【請求項4】 一般式

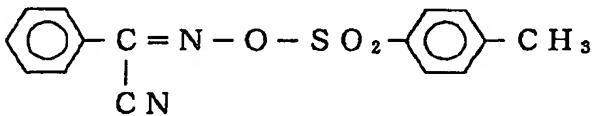
【化2】



報)、アルカリ可溶性樹脂、オキシムスルホネート化合物及び感度増強性架橋剤を含むレジスト組成物(特開平2-154266号公報)、オキシムスルホネート化合物を用いたネガ型パターンの形成方法(特開平2-161444号公報)、オキシムスルホネート化合物を含む1線用レジスト(特開平6-67433号公報)などが知られ、これらには以下のシアノ基を有するオキシムスルホネート化合物が記載されている。

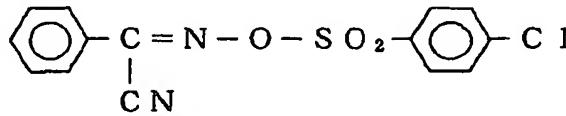
【0003】(イ) α-(p-トルエンスルホニルオキシミノ)-フェニルアセトニトリル

【化3】



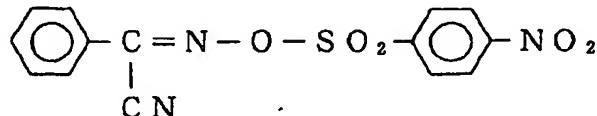
(ロ) α-(p-クロロベンゼンスルホニルオキシミノ)-フェニルアセトニトリル

【化4】



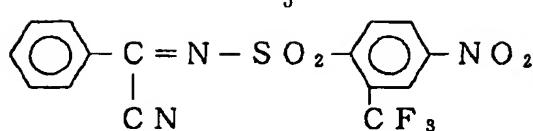
40 (ハ) α-(4-ニトロベンゼンスルホニルオキシミノ)-フェニルアセトニトリル

【化5】

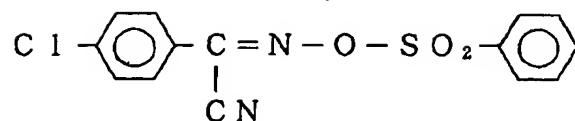


(二) α-(4-ニトロ-2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシミノ)-フェニルアセトニトリル

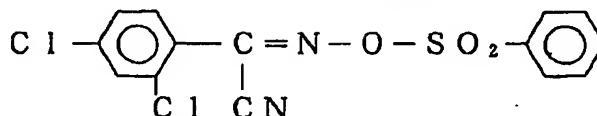
【化6】



(ホ) α - (ベンゼンスルホニルオキシイミノ) - 4 -
クロロフェニルアセトニトリル
【化7】

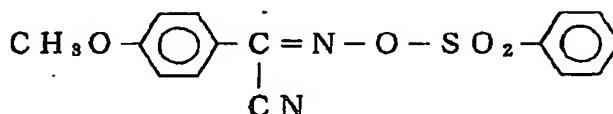
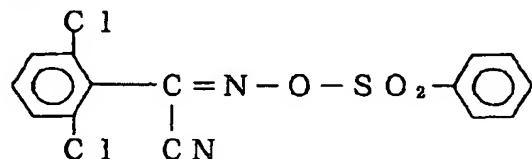


(ヘ) α - (ベンゼンスルホニルオキシイミノ) - 2 ,
4 - ジクロロフェニルアセトニトリル
【化8】

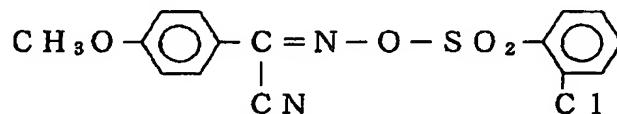


(ト) α - (ベンゼンスルホニルオキシイミノ) - 2 ,
6 - ジクロロフェニルアセトニトリル
【化9】

(チ) α - (ベンゼンスルホニルオキシイミノ) - 4 -
メトキシフェニルアセトニトリル
【化10】

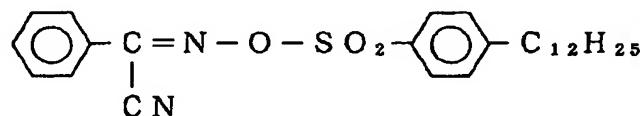
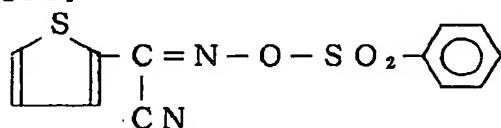


(リ) α - (2 - クロロベンゼンスルホニルオキシイミ
ノ) - 4 - メトキシフェニルアセトニトリル
【化11】

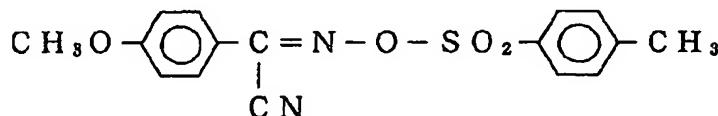


(ヌ) α - (ベンゼンスルホニルオキシイミノ) - 2 -
チエニルアセトニトリル
【化12】

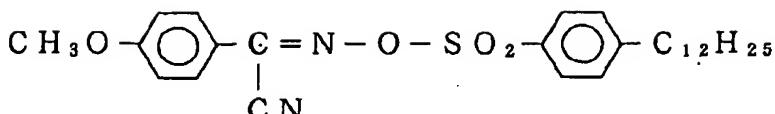
(ル) α - (4 - ドデシルベンゼンスルホニルオキシイ
ミノ) - フェニルアセトニトリル
【化13】



(ヲ) α - (4 - トルエンスルホニルオキシイミノ) -
4 - メトキシフェニルアセトニトリル
【化14】

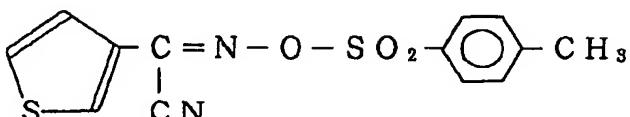


(ワ) α - (4 - ドデシルベンゼンスルホニルオキシイ
ミノ) - 4 - メトキシフェニルアセトニトリル
【化15】



(カ) α - (トシリオキシイミノ) - 3 - チエニルアセトニトリル

【化16】



このようなオキシムスルホネート化合物は、放射線を受けるとスルホン酸エステルの結合が切断され、相当するスルホン酸を発生するため、化学増幅型レジストの酸発生剤として用いられている。

【0004】このようなオキシムスルホネート化合物は、1分子から1分子のスルホン酸しか発生しないため、添加量に基づく酸発生量が少なく、例えば、ネガ型レジストに使用した場合、レジストパターンのトップ部分が細くなり、良好なパターン形状が得られないという欠点がある上、マスクパターンに対するレジストパターンの寸法忠実性、露光余裕度及び耐熱性についても十分満足しうる結果が得られない。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情のもとで、レジストの酸発生剤として用いた場合、酸の発生効率が高く、パターン形状、寸法忠実性、露光

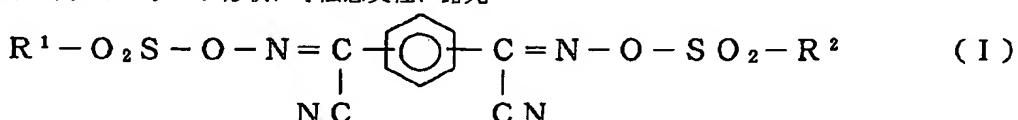
余裕度及び耐熱性などに優れるレジストパターンを与える新規なオキシムスルホネート化合物を提供することを目的としてなされたものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、レジストの酸発生剤として好適なオキシムスルホネート化合物について鋭意研究を重ねた結果、シアノ基をもつオキシムスルホネート基がフェニレン基に2個結合した構造のオキシムスルホネート化合物は、レジスト用の酸発生剤としたときに、酸の発生効率が高く、パターン形状、寸法忠実性、露光余裕度及び耐熱性などに優れるレジストパターンを与えることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明は、一般式

【化17】



(式中のR¹及びR²は、それぞれ炭化水素基又は置換基を有する炭化水素基であり、それらはたがいに同一でも異なるってしてもよい)で表わされるオキシムスルホネート化合物、及びこのオキシムスルホネート化合物から成るレジスト用酸発生剤を提供するものである。

【0008】

【発明の実施の形態】本発明のオキシムスルホネート化合物は、前記一般式(I)で表わされる文献未載の新規な化合物であって、一般式(I)において、R¹及びR²の炭化水素基は、芳香族炭化水素基、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基のいずれでもよい。この芳香族炭化水素基としては、炭素数6~14のものが好ましく、置換基を有していても有さなくてもよい。このようなものとしては、例えばフェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、キシリル基、ビフェニル基、ナフチル基、アントリル基などが挙げられる。また、脂肪族炭化水素基は不飽和のもの飽和のもののいずれでもよいし、直鎖状、枝分れ状のいずれでもよいが、炭素数1~12のものが好ましい。この脂肪族炭化水素基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-

40 プチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、n-オクチル基、n-ドデシル基、エチル基、プロペニル基、ブテニル基、ブタジエニル基、ヘキセニル基、オクタジエニル基などを挙げることができる。さらに脂環式炭化水素基の例としては、シクロベンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロドデシル基、シクロアルケニル基の例としては、1-シクロブテン基、1-シクロペンテニル基、1-シクロヘキセニル基、1-シクロヘプテン基、1-シクロオクテニル基などを挙げができる。

【0009】一方、R¹及びR²の炭化水素基は、置換基を有するものでもよい。この置換基としては塩素原子、臭素原子、フッ素原子などのハロゲン原子、水酸基、アシル基、アルコキシル基などがある。置換基を有する炭化水素基の中で、特に好ましい例は、ハロゲン化炭化水素基、例えばクロロメチル基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル基、2-ブロモプロピル基のような炭素数1~4のハロゲン化アルキル基である。なお、該R¹及びR²はたがいに同一であってもよいし、異なるてもよい。

【0010】本発明のオキシムスルホネート化合物は、1分子から2分子のスルホン酸を発生するため、同一露光量でも酸の発生効率が高い。また、このオキシムスルホネート化合物の分子が大きすぎると耐熱性が悪くなる傾向があるので、R¹及びR²は、共にアルキル基やハロゲン化アルキル基の場合が好ましい。このようなオキシムスルホネート化合物は、露光光に対する透明性が高く、レジスト中の添加量を増やしてもレジストの透明性を下げないため、感度を向上させることができる上、解像度や断面形状の優れたレジストパターンを与える。レジストパターン形状に起因する露光後加熱処理(Post exposure bake)時における酸の拡散しやすさを考慮すると、R¹及びR²がアルキル基やハロゲン化アルキル基であるもの、中でも炭素数1~4の低級アルキル基や炭素数1~4の低級ハロゲン化アルキル基が好ましい。

【0011】本発明の一般式(I)で表わされるオキシムスルホネート化合物は、それ自体公知の方法を参考にして、製造することができる。すなわち、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどの有機溶

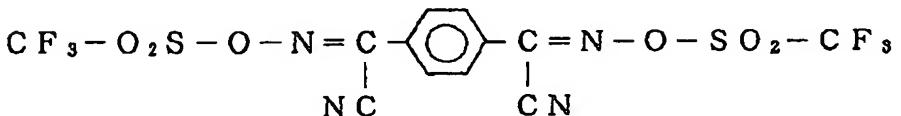
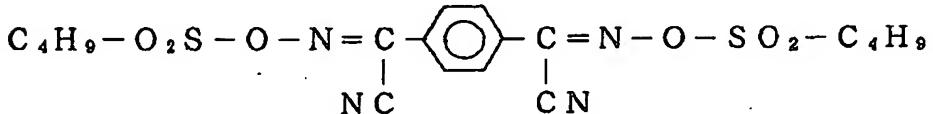
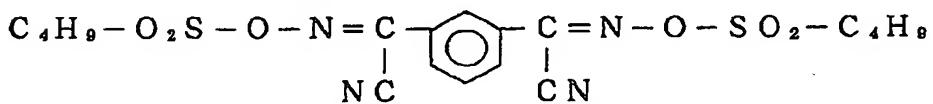
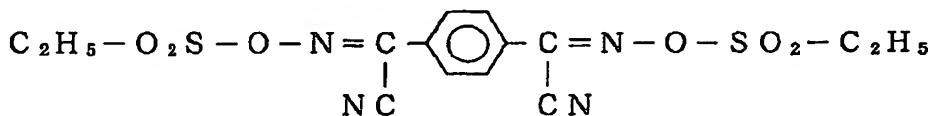
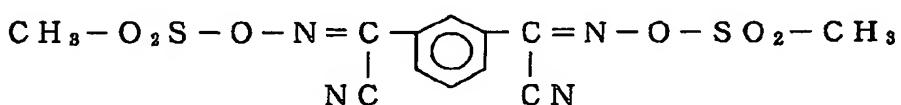
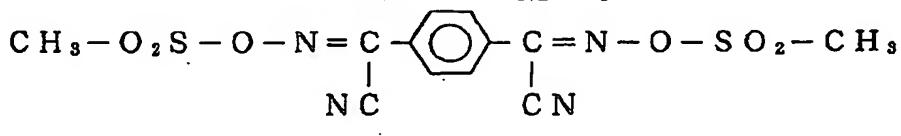
10

媒中において、ピリジン、トリエチルアミンなどの塩基性触媒の存在下、オキシム基含有化合物とスルホン酸クロリド基含有化合物とをエステル化反応することにより製造できる。また、原料として用いられるオキシム基含有化合物は、公知の方法[「ザ・システムティック・アイデンティフィケイション・オブ・オーガニック・コンパウンズ(The Systematic Identification of Organic Compounds)」(John Wiley & Sons), 第181ページ(1980年)、「ディ・マクロモレキュラレ・ヘミー(Die Makromolekulare Chemie)」, 第108巻, 第170ページ(1967年)、「オーガニック・シンセシス(Organic Synthesis)」, 第59巻, 第95ページ(1979年)に記載されている方法によって製造することができる。

【0012】本発明の一般式(I)で表わされるオキシムスルホネート化合物の例としては、次に示すものを挙げることができる。

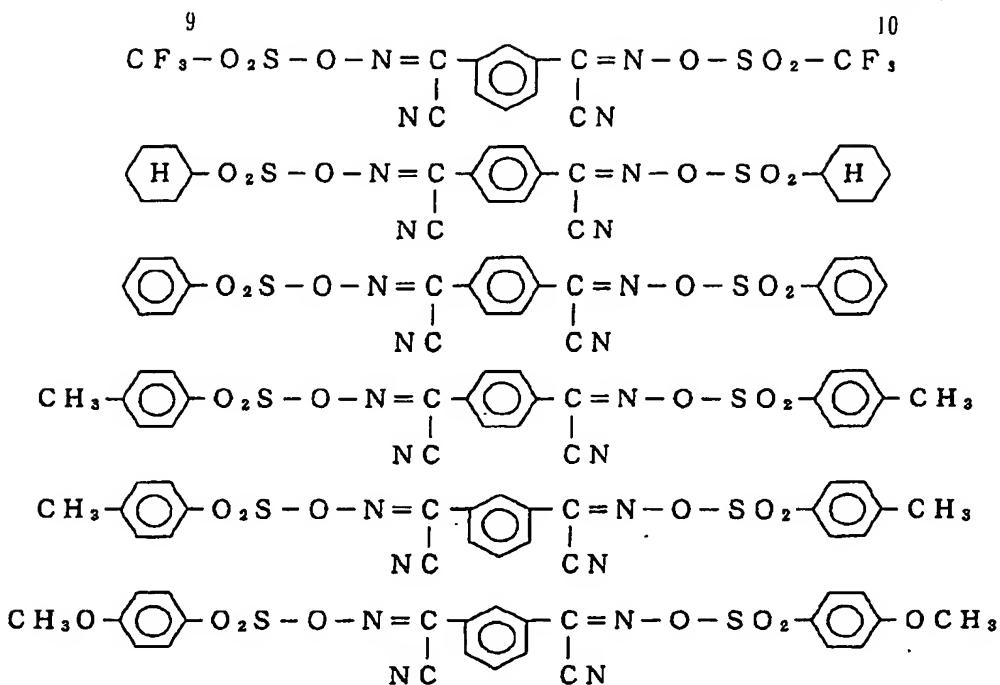
【0013】

【化18】



【0014】

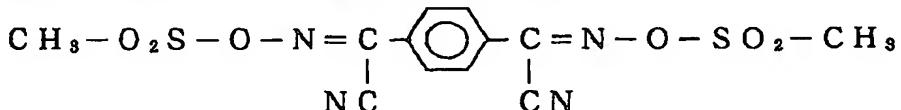
【化19】



【0015】本発明はまた、前記一般式(I)で表わされるオキシムスルホネート化合物から成るレジスト用酸発生剤をも提供するものであり、このレジスト用酸発生剤をフィルム形成性物質と混合して、レジスト用感光性組成物を調製することができる。この際の配合量としては、フィルム形成性物質100重量部に対し、1~30重量部が適当である。

【0016】

【発明の効果】本発明のオキシムスルホネート化合物は、文献未載の新規な化合物であって、レジストの酸発生剤として有用である。すなわち、レジストの酸発生剤



の構造を有するオキシムスルホネート化合物を製造した。ビス(α-ヒドロキシイミノ)-p-フェニレンジアセトニトリル20g(0.093モル)と、トリエチルアミン22.6g(0.233モル)を含むテトラヒドロフラン200mlとを反応容器に入れ、この溶液を-5℃に冷却したのち、メシリクロリド26.7g(0.233モル)を2時間かけて滴下した。反応混合物を-5℃で2時間かきませたのち、約25℃でさらに20時間かきませた。次いで、テトラヒドロフランを真空中30℃で留去したのち、得られた生成物22gをアセトニトリルから繰り返し再結晶し、融点263℃の白色結晶12.5g(理論量の36.3%)を得た。

【0019】この生成物の赤外吸収スペクトルを測定し

として用いた場合、酸の発生効率が高く、パターン形状、寸法忠実性、露光余裕度及び耐熱性などに優れるレジストパターンを与えることができるといった効果が發揮される。

【0017】

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

【0018】実施例1

以下のようにして、式

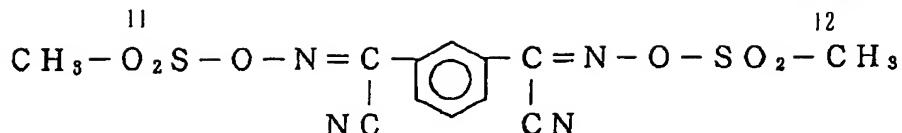
【化20】

た結果、769cm⁻¹、840cm⁻¹、1189cm⁻¹、1382cm⁻¹、2240cm⁻¹にピークが認められた。またプロトン核磁気共鳴スペクトル(¹H-NMR)を測定した結果(溶媒:ジメチルスルホキシド-d₆)、3.68ppm、8.15ppmにピークが認められた。さらに、紫外線吸収スペクトルを測定した結果(溶媒:テトラヒドロフラン)、λ_{max}=220nm、ε=7900、λ_{max}=301nm、ε=12200であった。

【0020】実施例2

以下のようにして、式

【化21】



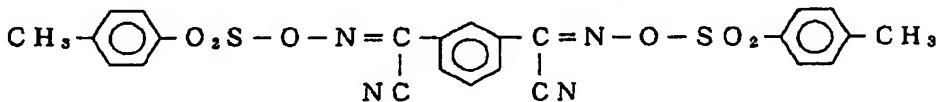
の構造を有するオキシムスルホネート化合物を製造した。実施例1において、ビス(α-ヒドロキシイミノ)-p-フェニレンジアセトニトリルの代わりにビス(α-ヒドロキシイミノ)-m-フェニレンジアセトニトリルを用いた以外は、実施例1と同様にして反応を行い、得られた生成物3.0gをアセトニトリルから繰り返し再結晶し、融点196℃の白色結晶25.8g(理論量の72.0%)を得た。

【0021】この生成物の赤外吸収スペクトルを測定した結果、782cm⁻¹、844cm⁻¹、1191cm⁻¹、1382cm⁻¹、2238cm⁻¹にピークが認め



の構造を有するオキシムスルホネート化合物を製造した。実施例1において、ビス(α-ヒドロキシイミノ)-p-フェニレンジアセトニトリルの代わりにビス(α-ヒドロキシイミノ)-m-フェニレンジアセトニトリルを用い、かつメシリクロリドの代わりに1-ブタヌルホニルクロリド36.3g(0.233モル)を用いた以外は、実施例1と同様にして反応を行い、得られた生成物3.2gをアセトニトリルから繰り返し再結晶し、融点98℃の白色結晶20.5g(理論量の48.5%)を得た。

【0023】この生成物の赤外吸収スペクトルを測定した結果、783cm⁻¹、844cm⁻¹、1191cm⁻¹



の構造を有するオキシムスルホネート化合物を製造した。ビス(α-ヒドロキシイミノ)-m-フェニレンジアセトニトリル1.0g(0.0465モル)と、トリエチルアミン11.3g(0.116モル)を含むテトラヒドロフラン200mlとを反応容器に入れ、この溶液を-5℃に冷却したのち、p-トルエンスルホニルクロリド22.1g(0.116モル)を2時間かけて滴下した。反応混合物を-5℃で2時間かきませたのち、約25℃でさらに20時間かきませた。次いで、テトラヒドロフランを真空中30℃で留去したのち、得られた生成物1.2gをアセトニトリルから繰り返し再結晶し、融点205℃の白色結晶1.0g(理論量の41.3%)を得た。

られた。また、¹H-NMRを測定した結果(溶媒:ジメチルスルホキシド-d₆)、3.65ppm、7.89ppm、8.27ppm、8.29ppmにピークが認められた。さらに、紫外線吸収スペクトルを測定した結果(溶媒:テトラヒドロフラン)、λ_{max}=211nm、ε=6500、λ_{max}=269nm、ε=12100であった。

【0022】実施例3

以下のようにして、式

【化22】

20 m⁻¹、1382cm⁻¹、2239cm⁻¹にピークが認められた。また、¹H-NMRを測定した結果(溶媒:アセトン-d₆)、0.98ppm、1.52ppm、1.92ppm、3.70ppm、7.91ppm、8.27ppm、8.40ppmにピークが認められた。さらに、紫外線吸収スペクトルを測定した結果(溶媒:テトラヒドロフラン)、λ_{max}=211nm、ε=7100、λ_{max}=268nm、ε=13500であった。

【0024】実施例4

以下のようにして、式

【化23】

【0025】この生成物の赤外吸収スペクトルを測定した結果、773cm⁻¹、836cm⁻¹、1197cm⁻¹、1394cm⁻¹、2237cm⁻¹にピークが認められた。また、¹H-NMRを測定した結果(溶媒:ジメチルスルホキシド-d₆)、2.42ppm、7.52ppm、7.77ppm、7.98ppmにピークが認められた。さらに、紫外線吸収スペクトルを測定した結果(溶媒:テトラヒドロフラン)、λ_{max}=230nm、ε=24000、λ_{max}=270nm、ε=17300であった。

【0026】実施例5

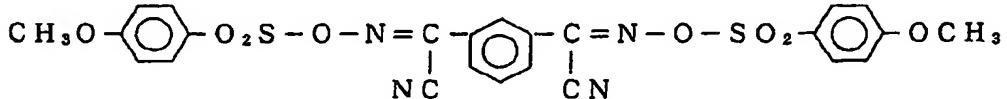
以下のようにして、式

【化24】

13



の構造を有するオキシムスルホネート化合物を製造した。実施例2において、メシリクロリドの代わりに無水トリフルオロメタンスルホン酸64.7g(0.233モル)を用いた以外は、実施例2と同様にして上記オキ



の構造を有するオキシムスルホネート化合物を製造した。実施例4において、p-トルエンスルホニルクロリドの代わりに4-メトキシベンゼンスルホニルクロリド24.0g(0.116モル)を用いた以外は、実施例4と同様にして上記オキシムスルホネート化合物を得た。

【0028】実施例7

重量平均分子量2500のヒドロキシスチレンとスチレンとの共重合体100重量部及びメラミン樹脂であるMw-30(三和ケミカル社製)15重量部をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート384重量部とN-メチル-2-ピロリドン96重量部との混合溶剤に溶解し、これに酸発生剤として、実施例2で得られた化合物3重量部を溶解してネガ型レジスト溶液を得た。

【0029】次に、このレジスト溶液をスピナーを用いてシリコンウェーハ上に塗布し、ホットプレート上で90℃にて90秒間乾燥することにより、膜厚1.0μmのレジスト層を形成した。次いで、縮小投影露光装置NSR-2005i10D(ニコン社製)により、レバーンソン型位相シフトマスクを介してi線(365nm)を選択的に照射したのち、100℃、90秒間露光後加熱(PEB)処理し、次いで、2.38重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で65秒間現像し、30秒間水洗して乾燥した。現像後の形成された0.30μmのレジストパターンの断面形状をSEM(走査型電子顕微鏡)写真により、観察したところ、基板に対して垂直な矩形のレジストパターンであった。また、露光余裕度として(Eop/Eg)を求めたところ、1.70であった。なお、Eopとは、0.30μmのラインアンドスペースが1:1に形成される露光量であり、Egは0.30μmのマスクパターンの露光部が像形成され始める露光時間である。

【0030】比較例1

実施例7において、酸発生剤として、実施例2で得られた化合物の代わりにα-(4-トルエンスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシフェニルアセトニトリル3重量部を用いた以外は、実施例7と同様にしてネガ型レジスト溶液を調製した。

【0031】次に、このレジスト溶液を実施例7と同様

14

シムスルホネート化合物を得た。

【0027】実施例6

以下のようにして、式

【化25】

な条件でバーニングした。形成された0.30μmのレジストパターンの断面形状をSEM(走査型電子顕微鏡)写真により、観察したところ、トップ部分が細くなったレジストパターンであった。また、露光余裕度についても実施例7と同様にして求めたところ、1.60であった。

【0032】実施例8

重量平均分子量10000のm-クレゾールのホルマリン縮合物であるクレゾールノボラック樹脂100重量部及びメラミン樹脂であるMw-30(三和ケミカル社製)10重量部をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート270重量部に溶解し、これに酸発生剤として、実施例2で得た化合物1.5重量部を溶解してネガ型レジスト溶液を得た。

【0033】次に、このレジスト溶液をスピナーを用いてシリコンウェーハ上に塗布し、ホットプレート上で90℃にて90秒間乾燥することにより、膜厚2.0μmのレジスト層を形成した。次いで、縮小投影露光装置

NSR-2005i10D(ニコン社製)により、i線(365nm)を選択的に照射したのち、100℃で90秒間PEB処理したのち、2.38重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で65秒間現像し、30秒間水洗して乾燥した。この際、0.80μmのラインアンドスペースが1:1に形成される露光時間を感度としてmJ/cm²(エネルギー量)単位で測定したところ、7.5mJ/cm²であった。

【0034】また、このようにして形成された0.80μmのレジストパターンの断面形状をSEM(走査型電子顕微鏡)写真により、観察したところ、基板に対して垂直な矩形のレジストパターンであった。また、寸法実性として1μmのラインアンドスペースが1:1に形成される時間を上記感度で割った値を求めたところ、

1.15であった。また、耐熱性として0.8μmのレジストパターンをホットプレート上で加熱しレジストパターンがフローする温度を求めたところ、200℃であった。

【0035】比較例2

実施例8において、酸発生剤として、実施例2で得られた化合物の代わりにα-(4-トルエンスルホニルオキ

シイミノ) フェニルアセトニトリル 3 重量部を用いた以外は、実施例 8 と同様にしてネガ型レジスト溶液を調製した。

【0036】次に、このレジスト溶液を実施例 8 と同様な条件でパターニングし、同様な定義の感度を測定したところ、 300 mJ/cm^2 であった。

【0037】また、このようにして形成された $0.80 \mu\text{m}$ のレジストパターンの断面形状を SEM (走査型電子顕微鏡) 写真により、観察したところ、トップ部分が細くなったレジストパターンであった。また、寸法忠実性、耐熱性についても実施例 8 と同様にして求めたところ、 1.35 と 140°C であった。

【0038】実施例 9

実施例 8 において、酸発生剤として、実施例 2 で得られた化合物の代わりに実施例 3 で得られた化合物 1. 5 重量部を用いた以外は、実施例 8 と同様にしてネガ型レジスト溶液を調製した。

【0039】次に、このレジスト溶液を実施例 8 と同様な条件でパターニングし、同様な定義の感度を測定したところ、 65 mJ/cm^2 であった。

【0040】また、このようにして形成された $0.80 \mu\text{m}$ のレジストパターンの断面形状を SEM (走査型電子顕微鏡) 写真により、観察したところ、基板に対して垂直な矩形のレジストパターンであった。さらに、寸法忠実性、耐熱性についても実施例 8 と同様にして求めたところ、 1.18 と 200°C であった。